

DENSO Wiper Systems: производство более безопасных и надежных решений для очистки автомобильных стекол

дата публікації: 2019.08.07



Корпорация DENSO объявила о слиянии с 1 октября 2019 года ее дочерних компаний Nippon Wiper Blade Co., Ltd. и Asahi Manufacturing Co., Ltd. и появлении в результате новой компании DENSO Wiper Systems, Inc.

Автомобильная промышленность в настоящий момент переживает кардинальные изменения. Меняется и бизнес-среда, что, в частности, обусловлено активным развитием инноваций в области CASE (технологии подключения, автопилотирования, обмена данными и электрификации). Стоит отметить, что конкуренция в сфере разработки технологий автопилотирования повысила значимость вспомогательных систем. Идет активная разработка и внедрение видеокамер и датчиков, контролирующих пространство перед автомобилем и повышающих уровень безопасности. Чтобы эти компоненты работали эффективно, поставщики решений для очистки стекол также должны предлагать продукты, отвечающие новым вызовам.

Именно поэтому было принято решение пересмотреть деятельность соответствующих предприятий DENSO. Вновь образованная компания DENSO Wiper Systems займется разработкой, производством и поставкой решений для очистки стекол, а единая структура позволит лучше соответствовать требованиям клиентов. Кроме того, компания внесет весомый вклад в общее дело группы DENSO — создание прибавочной стоимости в наиболее передовых сферах.

На протяжении всей своей истории компания DENSO занимается разработкой новых технологий и продуктов, способствующих наступлению будущего без дорожных происшествий. Основываясь на этом бэкграунде, DENSO продолжает вносить весомый вклад в построение общества, безопасного для людей во всем мире.

Название	DESNO Wiper Systems, Inc.
Местонахождение главного офиса	390 Умеда, Косаи, Сизуока, Япония
Уставной капитал	450 млн. иен
Дата слияния	1 октября 2019
Акционер	100% DENSO
Численность работников	Около 1800 (запланировано на 1 октября 2019)
Описание деятельности	Исследование и разработка автомобильных полупроводников и разработка электронных компонентов с использованием полупроводников

Джерело: <http://www.automaster.net.ua/drukujpdf/artukul/52204>